Declaration and Power of Attorney for Patent Application 特許出願宣言書および委任状

Japanese Language Declaration

されている発明内容につき、私が最初、最先かつ唯一の発明者(下記氏名が一つのみの場合)であるか、あるいは最初、最先かつ共同発明者(下記氏名が複数の の場合)であると信じます。 MATERIAL FOR A HEAT DISSIPATION GUBSTRATE FOR MOUNTING A SEMICONDUCTOR、METHOD OF PRODUCING THE SAME、AND CERAMIC PACKAGE USING THE SAME T記項目に x 印が付いている場合を除き、上記発明の明細書は本書に添付されます。 D 上記発明は米国出願番号あるいは PCT 国際出願番号。 「確認番号」」として「年」月」日に出願され、年」月」日に細願され、年」月」日に補正されました(該当する場合)。 私は特許請求範囲を含み上述の補正で補正された前記明細書の内容を検討し、理解していることをごこに表明します。 私は連邦規則法典第37編1条56項に定義される特許性に肝要な情報について開示義務があることを認めま	私は下記発明者として以下の通り宣言します:	As a below named inventor, I hereby declare that:
されている発明内容につき、私が最初、最先かつ唯一の発明者(下記氏名が一つのみの場合)であるか、あるいは最初、最先かつ共同発明者(下記氏名が複数の の場合)であると信じます。 MATERIAL FOR A HEAT DISSIPATION GUBSTRATE FOR MOUNTING A SEMICONDUCTOR、METHOD OF PRODUCING THE SAME、AND CERAMIC PACKAGE USING THE SAME T記項目に x 印が付いている場合を除き、上記発明の明細書は本書に添付されます。 D 上記発明は米国出願番号あるいは PCT 国際出願番号。 「確認番号」」として「年」月」日に出願され、年」月」日に細願され、年」月」日に補正されました(該当する場合)。 私は特許請求範囲を含み上述の補正で補正された前記明細書の内容を検討し、理解していることをごこに表明します。 私は連邦規則法典第37編1条56項に定義される特許性に肝要な情報について開示義務があることを認めま		
SUBSTRATE FOR MOUNTING A SEMICONDUCTOR, METHOD OF PRODUCING THE SAME, AND CERAMIC PACKAGE USING THE SAME CERAMIC PACKAGE USING THE SAME the specification of which is attached hereto unless the following box is checked: D 上記発明は米国出願番号あるいは PCT 国際出願番 as United States Application Number or PCT International Application Number PCT/JPD1/03164 (Conf. No. and was amended on (if applicable). 私は特許請求範囲を含み上述の補正で補正された前記 明細書の内容を検討し、理解していることをここに表 明します。 私は連邦規則法典第37編1条56項に定義される特許性 に肝要な情報について開示義務があることを認めま 「I acknowledge the duty to disclose information which is material to paterial to p	されている発明内容につき、私が最初、最先かつ唯一 一の発明者(下記氏名が一つのみの場合)であるか、あ 一るいは最初、最先かつ共同発明者(下記氏名が複数の	plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention
METHOD OF PRODUCING THE SAME, AND CERAMIC PACKAGE USING THE SAME TRIPATED OF PRODUCING THE SAME CERAMIC PACKAGE USING THE SAME the specification of which is attached hereto unless the following box is checked: D 上記発明は米国出願番号あるいは PCT 国際出願番 号 (確認番号) として 年_月 日に出願され、 年 月 日に出願され、 PCT / JPO1 / O3164 (Conf. No.)	<u> </u>	MATERIAL FOR A HEAT DISSIPATION
で記項目に x 印が付いている場合を除き、上記発明の 明細書は本書に添付されます。		SUBSTRATE FOR MOUNTING A SEMICONDUCTOR,
下記項目に x 印が付いている場合を除き、上記発明の 明細書は本書に添付されます。		METHOD OF PRODUCING THE SAME, AND
明細書は本書に添付されます。 □ 上記発明は米国出願番号あるいは PCT 国際出願番 号 (確認番号) として 年_月 日に出願され、 年_月 日に出願され、 (Conf. No. and was amended on was amended on (if applicable). 私は特許請求範囲を含み上述の補正で補正された前記 明細書の内容を検討し、理解していることをここに表 明します。 私は連邦規則法典第 37編 1条 56 項に定義される特許性 に肝要な情報について開示義務があることを認めま 「acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Parallelians & 1.56		CERAMIC PACKAGE USING THE SAME
g .	明細書は本書に添付されます。 □ 上記発明は米国出願番号あるいは PCT 国際出願番号 (確認番号 (確認番号) として 年_月_日に出願され、 年_月_日に補正されました(該当する場合)。 私は特許請求範囲を含み上述の補正で補正された前記明細書の内容を検討し、理解していることをここに表明します。 私は連邦規則法典第 37 編 1条 56 項に定義される特許性	following box is checked: Was filed on April 12, 2001 as United States Application Number or PCT International Application Number PCT/JP01/03164 (Conf. No) and was amended on(if applicable). I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as

Japanese Language Declaration

私は米国法典第 35 編 119 条(a)-(d)あるいは 365 条(b)に基づき特許あるいは発明者証書の下記外国出願、または 365 条(a)に基づき米国以外の少なくとも 1 ヶ国を指定した下記 PCT 外国出願についての外国優先権をここに主張するとともに、下記項目に x 印を付けることにより優先権を主張する出願以前の出願日を有する特許あるいは発明者証書の外国出願あるいは PCT 外国出願を示します。

Prior foreign application(s) 外国での先行出願 Japan 17584/2000 (Number) (Country) (国名) (番号) 113006/2000 Japan (Number) (Country) (国名) (番号) 372405/2000 Japan (Country) (Number) (国名) (番号) 私は米国法典第 35 編 119 条(e)に基づき下記の米国仮特許 の利益をここに主張します。 (Application No.) (出願番号) (Filing Date) (出願日) (Application No.) (出願番号) (Filing Date) (出願日)

私は米国法典第 35 編 120 条に基づき下記米国特許出願、あるいは 365 条(c)に基づき米国を指定する下記 PCT 国際特許出願の利益をここに主張し、本特許出願内特許請求範囲の各項目の内容が米国法典第 35 編 112 条の最初の項に規定される方法により先行米国あるいは PCT 国際特許出願で開示されていない限りにおいて連邦規則法典第 37 編 1条 56 項に定義される特許性に肝要で、先行特許出願の出願日から本特許出願の国内あるいは PCT の出願日までの間に入手された情報について開示義務があることを認めます。

(Application No.) (Filing Date) (出願番号) (出願日)

(Application No.) (Filing Date) (出願番号) (出願日)

私は本宣言書内で私自身の知識に基づいてなされたすべての陳述が真実であり、情報および信ずるところに基づいてなされたすべての陳述が真実であると信じられていることをここに宣言し、さらに故意になされた虚偽の陳述等々は米国法典第 18 編 1001 条に基づき罰金あるいは拘禁または両方による処罰にあたり、またかような故意による虚偽の陳述はそれに基づく特許出願あるいは成立特許の有効性を危うくする可能性があることを認識した上でこれらの陳述をなしたことを宣言します。

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, § 119(a)-(d) or § 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or § 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below, and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

	Priority Claimed 優先権の主張	
	Yes 有り	No 無し
26 January 2000		⊠
(Day/Month/Year Filed) (出願年月日) 14 April 2000	×	
(Day/Month/Year Filed) (出願年月日)		
7 December 2000	X	
(Day/Month/Year Filed) (出願年月日)		

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, § 119(e) of any United States provisional application(s) listed below.

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, § 120 of any United States application(s), or § 365(c) of any PCT International application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT International application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code, § 112, I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of this application.

(Status: patented, pending, abandoned) (状態:特許成立済、係属中、放棄済)

(Status: patented, pending, abandoned) (状態:特許成立済、係属中、放棄済)

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Japanese Language Declaration

委任状:私は下記の米国特許商標局(USPTO)顧客番号のもとに記載される SUGHRUE MION 法律事務所のすべての弁護士を、同顧客番号のもとに記載される個々の弁護士は Sughrue Mion 法律事務所のみの自由裁量に基づき変更され得ることを認識した上で、本特許出願の手続きおよびそれに関わる特許商標局との業務を遂行する弁護士として指名し、本特許出願に関するすべての通信が同 USPTO 顧客番号のもとに提出された住所宛に送付されることを要請します。

POWER OF ATTORNEY: I hereby appoint all attorneys of SUGHRUE MION, PLLC who are listed under the USPTO Customer Number shown below as my attorneys to prosecute this application and to transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith, recognizing that the specific attorneys listed under that Customer Number may be changed from time to time at the sole discretion of Sughrue Mion, PLLC, and request that all correspondence about the application be addressed to the address filed under the same USPTO Customer Number.



電話連絡は下記へ:(名前および電話番号)

豆 SUGHRUE MION, PLLC 豆 +1 (202) 293-7060 豇

==

Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)

SUGHRUE MION, PLLC

(202) 293-7060

□唯一あるいは第一の発明者名 □■	1EC	Full name of sole or first inventor MITSUO OSADA	
3m3	付	Inventor's signature M. Osada. December	Date 7, 2001
三住所 		Residence JP \ Sakata-shi, Yamagata, Japan	
		Citizenship Japanese	
郵送先		Mailing Address c/o Allied Tech Inc., 39 Aza Murahigashiyama, Oaza Jurizuka, Sakata-shi, Yamagata 998-0114 Japan	8-16,
	200	Full name of second joint inventor, if any NORIO HIRAYAMA	
第二発明者の署名 日	付	Second inventor's signature Morio Hirayama December 7	Date 7, 2001
住所		Residence JPX Sakata-shi, Yamagata, Japan	
国籍		Citizenship Japanese	
郵送先		Mailing Address c/o Allied Tech Inc., 39 Aza Murahigashiyama, Caza Jurizuka, Sakata-shi, Yamagata 998-0114 Japan	8–16,

第三の共同発明者(該当する場合)	- 14	Full name of third joint inventor, if any	
	360	TADASHI ARIKAWA	
第三発明者の署名	日付	Third inventor's signature Date December 7, 2001	
住所		Residence Toyama-shi, Toyama, Japan	
国籍		Citizenship Japanese	
郵送先		Mailing Address c/o Allied Tech Inc., 398-16, Aza Murahigashiyama, Oaza Jurizuka, Sakata-shi, Yamagata 998-0114 Japan	
第四の共同発明者(該当する場合)	це	Full name of fourth joint inventor, if any YOSHINARI AMANO	
第四発明者の署名	日付	Fourth inventor's signature J. Amano December 7, 2001	
住所		Residence JPV Sekata-shi, Yamagata, Japan	
<u>国籍</u>		Citizenship Japanese	
郵送先 章 U		Mailing Address c/o Allied Tech Inc., 398-16, Aza Murahigashiyama, Oaza Jurizuka, Sakata-shi, Yamagata 998-0114 Japan	
第五の共同発明者(該当する場合)	Sti	Full name of fifth joint inventor, if any HIDETOSHI MAESATO	
第五発明者の署名	日付	Fifth inventor's signature Date December 7, 200:	
住所		Residence J/J V Sakata-shi, Yamagata, Japan	
国籍		Citizenship Japanese	
郵送先		Mailing Address c/o Allied Tech Inc., 398-16, Aza Murahigashiyama, Oaza Jurizuka, Sakata-shi, Yamagata 998-0114 Japan	
第六の共同発明者(該当する場合)	le ^{€C}	Full name of sixth joint inventor, if any HIDEFUMI HAYASHI	
第六発明者の署名	日付	Sixth inventor's signature 1d. Idayushi December 7, 200 Residence Date December 7, 200	
住所		Residence JPV Sakata-shi, Yamagata, Japan	
国籍		Citizenship Japanese	
郵送先		Mailing Address c/o Allied Tech Inc., 398-16, Aza Murahigashiyama, Oaza Jurizuka, Sakata-shi, Yamagata 998-0114 Japan	

第七の共同発明者(該当する場合)	-780	Full name of seventh joint inventor, if any HIROSHI MURAI	,
第七発明者の署名	日付	Seventh inventor's signature H Mu Can	Date December 7, 200
住所		Residence Sakata-shi, Yamagata, Japan	
国籍		Citizenship Japanese	
郵送先		Mailing Address c/o Allied Tech Inc., 398-16, Aza Murahigashiyama, Oaza Jurizuka, Sakata-shi, Yamagata 998-0114 Japan	
第八の共同発明者(該当する場合)		Full name of eighth joint inventor, if any	
第八発明者の署名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	日付	Eighth inventor's signature	Date
建研		Residence	
国籍		Citizenship	
郵送先		Mailing Address	
第九の共同発明者(該当する場合)		Full name of ninth joint inventor, if any	
第九発明者の署名	日付	Ninth inventor's signature	Date
住所		Residence	
国籍		Citizenship	
郵送先		Mailing Address	
第十の共同発明者(該当する場合)		Full name of tenth joint inventor, if any	
第十発明者の署名	日付	Tenth inventor's signature	Date
住所		Residence	
国籍		Citizenship	
郵送先		Mailing Address	